

# ME MAX 22,5 3-3 KMGY S1799 - Obudowa do elektroniki



1502282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1502282>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

## Korzyści

- Łatwy montaż
- Dostępne w szerokościach 6,2 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania
- Uchylna pokrywa czołowa, przezroczysta

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1502282                                         |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHABA                                          |
| Klucz produktu                      | ACHABA                                          |
| GTIN                                | 4063151958756                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 64,21 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 48,76 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# ME MAX 22,5 3-3 KMGY S1799 - Obudowa do elektroniki



1502282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1502282>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja montażu | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania. |
| Zalecenie          | Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)        |

### Właściwości produktu

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ produktu            | Kompletna obudowa                                      |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa na szynę DIN                                   |
| Seria obudów            | ME-MAX                                                 |
| Rodzina produktów       | ME MAX.. 3-3                                           |
| Liczba biegunów         | 24                                                     |
| Maks. liczba pinów      | 30 (raster: 3,5 mm)                                    |
|                         | 24 (raster: 5 mm)                                      |
|                         | 18 (raster: 7,25 mm/7,5 mm)                            |
| Liczba rzędów           | 3                                                      |
|                         | 3                                                      |
| Wykonanie               | Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja |
| Z otworem wentylacyjnym | tak                                                    |

### Wymiary

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Szerokość                              | 22,6 mm   |
| Wysokość                               | 99 mm     |
| Głębokość                              | 113,65 mm |
| Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN | 107 mm    |

### Konstrukcja PCB

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|---------------------------|-------------------|

### Dane materiału

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kolor (Obudowa)         | jasnoszary (RAL 7035) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                    |
| CTI wg IEC 60112        | 600                   |
| Materiał obudowy        | Poliamid              |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki           |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                        | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                | -5 °C ... 100 °C                                  |

# ME MAX 22,5 3-3 KMGY S1799 - Obudowa do elektroniki



1502282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1502282>

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 % |
|-------------------------------------------------------|------|

## Dane PCB

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Liczba mocowań płytki drukowanej | 1                 |
| Sposób mocowania PCB             | Zatrzask          |
| Grubość PCB                      | 1,4 mm ... 1,8 mm |

## Montaż

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
|----------------|----------------------|

## Dane opakowania

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
| Rodzaj opakowania | Karton              |

# ME MAX 22,5 3-3 KMGY S1799 - Obudowa do elektroniki



1502282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1502282>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

# ME MAX 22,5 3-3 KMGY S1799 - Obudowa do elektroniki



1502282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1502282>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)